

2023-2029年中国光刻胶市场深度评估与投资分析报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2023-2029年中国光刻胶市场深度评估与投资分析报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202306/371876.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2023-2029年中国光刻胶市场深度评估与投资分析报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局煤炭综采设备后市场服务行业的重要决策参考依据。

报告目录：

第1章：光刻胶行业界定及市场发展环境剖析

1.1 光刻胶行业界定

1.1.1 光刻胶概念界定

1.1.2 光刻胶产品类型

（1）按显示效果分类

（2）按化学结构分类

（3）按曝光波长分类

（4）按下游应用分类

1.1.3 光刻胶是电子领域微细图形加工的关键性材料

1.1.4 本报告行业研究范围的界定说明

1.1.5 本报告资料来源及统计标准说明

1.2 中国光刻胶行业政策环境

1.2.1 行业监管体系及机构介绍

1.2.2 行业标准体系建设现状

(1) 光刻胶行业现行国家标准建设现状

(2) 光刻胶行业现行企业标准建设现状

1.2.3 行业发展相关政策规划汇总及解读

(1) 国家层面行业相关政策汇总

(2) 地方层面行业发展相关规划汇总

1.2.4 行业重点政策规划解读

(1) 《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》

(2) 《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019版）》

1.2.5 政策环境对行业发展的影响分析

1.3 中国光刻胶行业经济环境

1.3.1 宏观经济发展现状

(1) GDP情况

(2) 工业增加值

(3) 固定资产投资

1.3.2 宏观经济发展展望

(1) GDP增速预测

(2) 宏观经济指标增速预测

1.3.3 行业发展与宏观经济相关性分析

1.4 光刻胶行业社会环境分析

1.4.1 集成电路严重依赖进口

1.4.2 居民收支水平

(1) 居民收入水平

(2) 居民消费水平

1.4.3 社会环境对行业发展的影响分析

1.5 光刻胶行业技术环境分析

1.5.1 光刻胶技术演进历程

1.5.2 光刻胶行业核心关键技术分析

1.5.3 光刻胶行业主要技术参数

1.5.4 光刻胶行业研发创新现状

(1) 科研机构创新

(2) 企业创新

1.5.5 光刻胶行业相关专利的申请及公开情况

(1) 专利申请数分析

(2) 专利申请人分析

(3) 热门专利技术分析

1.5.6 技术环境对行业发展的影响分析

1.6 光刻胶行业发展机遇与挑战

第2章：全球光刻胶行业发展趋势前景及经验借鉴

2.1 全球光刻胶行业发展历程

2.1.1 萌芽期

2.1.2 初步发展期

2.1.3 快速发展期

2.2 全球光刻胶行业发展现状分析

2.2.1 全球光刻胶市场供给分析

(1) 工厂数量

(2) 产能情况

2.2.2 全球光刻胶市场需求分析

2.2.3 全球光刻胶行业市场规模

2.2.4 全球光刻胶行业细分产品市场需求规模

2.3 全球光刻胶行业市场竞争状态及格局分析

2.3.1 全球光刻胶技术进展及产品研发进度

(1) 技术进展情况

(2) 产品研发进度

2.3.2 全球光刻胶行业兼并与重组现状分析

2.3.3 全球光刻胶行业企业竞争格局

2.3.4 全球光刻胶行业区域发展格局

2.3.5 全球光刻胶行业市场集中度

2.4 全球光刻胶代表性企业案例分析

2.4.1 日本合成橡胶（JSR）

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业经营状况

(3) 企业业务结构及销售网络

(4) 企业光刻胶业务布局及竞争优势

(5) 公司在中国市场的布局状况

2.4.2 日本东京应化（TOK）

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业经营状况

(3) 企业业务结构及销售网络

(4) 企业光刻胶业务布局及竞争优势

(5) 公司在中国市场的布局状况

2.4.3 美国杜邦

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业经营状况

(3) 企业业务结构

(4) 企业光刻胶业务布局及竞争优势

(5) 公司在中国市场的布局状况

2.4.4 日本信越化学

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业经营状况

(3) 企业业务结构及销售网络

(4) 企业光刻胶业务布局及竞争优势

(5) 公司在中国市场的布局状况

2.4.5 日本富士胶片

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业经营状况

(3) 企业业务结构及销售网络

(4) 企业光刻胶业务布局及竞争优势

(5) 公司在中国市场的布局状况

2.5 全球光刻胶行业发展前景预测及经验启示

2.5.1 全球光刻胶市场前景预测

2.5.2 国外光刻胶市场发展对中国市场发展的经验启示

第3章：中国光刻胶行业发展现状分析

3.1 中国光刻胶行业发展历程及市场特征分析

3.1.1 中国光刻胶行业发展历程

3.1.2 中国光刻胶行业市场特征

(1) 周期性

(2) 区域性

(3) 季节性

3.2 中国光刻胶行业市场供需状况

3.2.1 中国光刻胶行业企业类型及规模

(1) 企业类型

(2) 企业规模

3.2.2 中国光刻胶行业市场供给状况

3.2.3 中国光刻胶行业市场的需求状况

3.3 中国光刻胶行业进出口状况分析

3.3.1 中国光刻胶行业进出口概况

3.3.2 中国光刻胶行业进口状况

(1) 行业进口规模

(2) 行业进口来源地

(3) 行业进口企业所在地

3.3.3 中国光刻胶行业出口状况

(1) 行业出口规模

(2) 行业出口目的地

(3) 行业出口企业所在地

3.3.4 中国光刻胶行业进出口前景分析

3.4 中国光刻胶行业市场供需平衡状况及价格走势

3.4.1 中国光刻胶行业市场供需平衡状况

(1) 光刻胶行业产销率

(2) 半导体光刻胶行业自给率

(3) 代表企业产销率

3.4.2 中国光刻胶行业价格水平变化趋势

3.5 中国光刻胶行业市场规模分析

3.6 中国光刻胶行业市场痛点分析

第4章：中国光刻胶行业竞争状态及市场格局分析

4.1 中国光刻胶行业市场进入与退出壁垒

4.2 中国光刻胶行业投融资、兼并与重组状况

4.2.1 中国光刻胶行业投融资发展状况

4.2.2 中国光刻胶行业兼并与重组状况

4.3 中国光刻胶行业市场格局及集中度分析

4.3.1 中国光刻胶行业市场竞争格局

4.3.2 中国光刻胶行业上市公司业务业绩对比

4.3.3 中国光刻胶行业市场集中度分析

4.4 光刻胶行业波特五力模型分析

4.4.1 现有竞争者之间的竞争

4.4.2 关键要素的供应商议价能力分析

4.4.3 消费者议价能力分析

4.4.4 行业潜在进入者分析

4.4.5 替代品风险分析

4.4.6 竞争情况总结

4.5 中国光刻胶行业区域发展格局及重点区域市场解析

4.5.1 中国光刻胶行业区域发展格局

4.5.2 江苏省

(1) 区域行业发展环境

(2) 区域行业发展现状

(3) 区域行业发展前景

4.5.3 广东省

(1) 区域行业发展环境

(2) 区域行业发展现状

(3) 区域行业发展前景

4.5.4 上海市

(1) 区域行业发展环境

(2) 区域行业发展现状

(3) 区域行业发展前景

4.5.5 北京市

(1) 区域行业发展环境

(2) 区域行业发展现状

(3) 区域行业发展前景

4.6 中国光刻胶行业中游细分产品及下游应用市场结构解析

4.7 中国光刻胶国产化替代现状与趋势

4.7.1 中国光刻胶国产替代必然性分析

4.7.2 中国光刻胶国产替代现状

4.7.3 中国光刻胶国产替代趋势

第5章：中国光刻胶行业产业链全景预览及上游市场发展解析

5.1 光刻胶行业产业链全景预览

5.1.1 光刻胶行业产业链全景预览

5.1.2 光刻胶主要成分及制备过程

(1) 光刻胶主要成分

(2) 光刻胶制备过程

5.2 光刻胶行业上游市场供应情况

5.2.1 光引发剂

(1) 光刻胶用光引发剂类型及特征

(2) 光引发剂市场供应情况

5.2.2 树脂

(1) 光刻胶用树脂类型及特征

(2) 树脂市场供应情况

5.2.3 溶剂

(1) 光刻胶用溶剂类型及特征

(2) 溶剂市场供应情况

5.2.4 原材料供应对光刻胶行业的影响

5.3 光刻胶细分产品及其在不同应用领域的需求潜力分析

5.3.1 光刻胶细分产品及其在不同应用领域的需求概述

5.3.2 半导体光刻胶

(1) 半导体产业发展现状及趋势前景

(2) 光刻胶在半导体成本中的比重

(3) 半导体光刻胶产品分类及特征

(4) 半导体光刻胶市场规模

(5) 半导体光刻胶市场竞争格局及国产化现状

(6) 半导体光刻胶市场潜力预测

(7) 半导体光刻胶需求趋势预判

5.3.3 面板光刻胶

- (1) 面板产业发展现状及趋势前景
- (2) 光刻胶在面板行业成本中的比重
- (3) 面板光刻胶产品分类及特征
- (4) 面板光刻胶市场规模
- (5) 面板光刻胶市场竞争格局及国产化现状
- (6) 面板光刻胶市场潜力预测
- (7) 面板光刻胶需求趋势预判

5.3.4 PCB光刻胶

- (1) PCB产业发展现状及趋势前景
- (2) 光刻胶在PCB成本中的比重
- (3) PCB光刻胶分类及特征
- (4) PCB光刻胶市场规模
- (5) PCB光刻胶市场竞争格局及国产化现状
- (6) PCB光刻胶市场潜力预测
- (7) PCB光刻胶需求趋势预判

第6章：中国光刻胶行业代表性企业发展布局案例分析

6.1 中国光刻胶行业代表性企业发展对比

6.2 中国光刻胶供应链代表性企业案例分析

6.2.1 上海新阳半导体材料股份有限公司

(1) 企业基本信息

(2) 企业经营状况介绍

(3) 企业业务结构及销售网络

(4) 企业光刻胶业务布局

(5) 企业发展光刻胶业务的优劣势分析

6.2.2 晶瑞电子材料股份有限公司

(1) 企业基本信息

(2) 企业经营状况介绍

(3) 企业业务结构及销售网络

(4) 企业光刻胶业务布局

(5) 企业发展光刻胶业务的优劣势分析

6.2.3 江苏南大光电材料股份有限公司

(1) 企业基本信息

(2) 企业经营状况介绍

(3) 企业业务结构及销售网络

(4) 企业光刻胶业务布局

(5) 企业发展光刻胶业务的优劣势分析

6.2.4 深圳市容大感光科技股份有限公司

(1) 企业基本信息

(2) 企业经营状况介绍

(3) 企业业务结构及销售网络

(4) 企业光刻胶业务布局

(5) 企业发展光刻胶业务的优劣势分析

6.2.5 浙江永太科技股份有限公司

(1) 企业基本信息

(2) 企业经营状况介绍

(3) 企业业务结构及销售网络

(4) 企业光刻胶业务布局

(5) 企业发展光刻胶业务的优劣势分析

6.2.6 江苏雅克科技股份有限公司

(1) 企业基本信息

(2) 企业经营状况介绍

(3) 企业业务结构及销售网络

(4) 企业光刻胶业务布局

(5) 企业发展光刻胶业务的优劣势分析

6.2.7 上海飞凯材料股份有限公司

(1) 企业基本信息

(2) 企业经营状况介绍

(3) 企业业务结构及销售网络

(4) 企业光刻胶业务布局

(5) 企业发展光刻胶业务的优劣势分析

6.2.8 北京科华微电子材料有限公司

(1) 企业基本信息

(2) 企业经营状况介绍

(3) 企业业务结构及销售网络

(4) 企业光刻胶业务布局

(5) 企业发展光刻胶业务的优劣势分析

6.2.9 北京北旭电子材料有限公司

(1) 企业基本信息

(2) 企业经营状况介绍

(3) 企业业务结构及销售网络

(4) 企业光刻胶业务布局

(5) 企业发展光刻胶业务的优劣势分析

6.2.10 江苏广信感光新材料股份有限公司

(1) 企业基本信息

(2) 企业经营状况介绍

(3) 企业业务结构及销售网络

(4) 企业光刻胶业务布局

(5) 企业发展光刻胶业务的优劣势分析

第7章：中国光刻胶行业投资前景及建议

7.1 中国光刻胶行业发展潜力评估

7.1.1 行业发展现状总结

7.1.2 行业影响因素总结

(1) 驱动因素分析

(2) 制约因素分析

7.1.3 行业发展潜力评估

7.2 中国光刻胶行业发展前景预测

7.3 中国光刻胶行业发展趋势预判

7.4 中国光刻胶行业投资风险预警与防范策略

7.4.1 中国光刻胶行业投资风险预警

7.4.2 中国光刻胶投资风险防范策略

7.5 中国光刻胶行业投资价值评估

7.6 中国光刻胶行业投资机会分析

7.6.1 重点区域投资机会分析

(1) 西南地区

(2) 华东地区

7.6.2 细分市场投资机会分析

7.7 中国光刻胶行业可持续发展建议

图表目录

图表1：光刻胶按显示效果分类

图表2：光刻胶按化学结构分类

图表3：光刻胶按下游应用分类

图表4：一种NMOS三极管集成电路结构的制造过程

图表5：半导体光刻胶涂抹方法

图表6：光刻胶行业所属的国民经济分类

图表7：报告的研究方法及资料来源说明

图表8：光刻胶行业监管体系及机构介绍

图表9：GB/T 16527-1996（硬面感光板中光致抗蚀剂和电子束抗蚀剂）基本内容

图表10：晶瑞电材光刻胶企业标准汇总

图表11：Q/320506 ZRH47-2020（I线正性光刻胶）部分产品标准内容

图表12：截至2022年光刻胶行业发展政策汇总

图表13：截至2022年光刻胶行业发展政策汇总

图表14：《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》相关内容解读

图表15：《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019版）》-光刻胶详情

图表16：2010-2022年中国GDP增长走势图（单位：万亿元，%）

图表17：2010-2022年中国全部工业增加值及增速（单位：万亿元，%）

图表18：2010-2022年中国固定资产投资额（不含农户）及增速（单位：万亿元，%）

图表19：部分国际机构对2022年中国GDP增速的预测（单位：%）

图表20：2022年中国宏观经济核心指标预测（单位：%）

图表21：2015-2021年我国集成电路进出口金额及逆差金额情况（单位：亿美元）

图表22：2010-2022年中国居民人均可支配收入（单位：元）

图表23：2010-2022年中国居民人均消费支出（单位：元）

图表24：光刻用光源技术演变

图表25：光刻胶行业核心关键技术

图表26：SEMI超净高纯试剂标准

图表27：光刻胶主要技术参数

图表28：光刻胶行业企业创新现状

图表29：2013-2022年中国光刻胶行业相关专利申请量变化图（按申请日）（单位：项）

图表30：截至2022年中国光刻胶相关专利申请人构成表（单位：项）

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202306/371876.html>